

檔 號：
保存年限：

財團法人台灣金融研訓院 函

地址：100台北市羅斯福路3段62號
電話：02-33653666; 傳真02-23639111
聯絡人：客戶服務中心(分機618)
電子信箱：regosd@tabf.org.tw

受文者：南臺科技大學

發文日期：中華民國105年9月2日
發文字號：金研字第1050000914號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：一、實施要點 二、報名表。(105D2002577.DOC、105D2002578.DOC)

主旨：謹訂於105年9月23日(星期五)上午9時20分舉辦TABF金融政策智庫專家平台-「智慧產業大未來：物聯網與金融的專家對話」研討會，敬邀 貴單位及轉知所屬會員機構參與，敬請 查照。

說明：

- 一、智慧產業發展已成為全球趨勢，物聯網(Internet of Things, IoT)掀起新一波科技革命，電子產品連接網絡，進行無線遠端遙控，並結合網絡上各種增值功能以達至更高效能，這已是大勢所趨。任何企業，不論行業、規模，只要應用得宜，物聯網均可為其營運帶來成本效益，為企業創造更多商機。政府刻正推動五大策略性產業，其中以物聯網及智慧產品產業為中心，坐落在桃園的「亞洲矽谷計畫」方案受到產業界極大期待，而政府近期成立創新產業基金，乃至物聯網產業發展如何透過與金融業的資源結合產生最大效益更是關鍵議題。有鑑於此，台灣金融研訓院特舉辦此研討會，會中邀請各界專家學者進行關鍵性對談，藉由與會專家的心得與建議分享，供社會各界與政府相



關部會參考。檢附研討會實施要點如附件一。

二、請於105年9月20日前依式填具參加人員報名表(格式如附件二)，以電傳(02-2363-9111)或電子郵件(regosd@tabf.org.tw)方式傳送本院客戶服務中心彙辦。

三、如有任何疑問或洽詢事項，請賜電本院客戶服務中心(電話：02-3365-3615)辦理。

正本：金融監督管理委員會、立法院財政委員會、財政部、國家發展委員會、中央銀行、金控、銀行、票券、期貨、投信、投顧、信用合作社、財金及金融相關研究機構、金融業者相關公會及周邊單位、保險公司、證券公司、農漁會、大專院校、各產業公會

副本：

裝

訂

線

